

とうきょうこうしゃ

ひらがなで記入。法人格（かぶ）等は不要。

技術分野

IoT・AI

※1
次ページ参照

東京公社株式会社

技術=

※2
次ページ参照

センサ, 制御,
信号処理, 画像解析

所在地	[本社] 〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1 [都内所在地] 同上			上段に本社（都外も可）、下段に都内事業所をご記入ください。	
資本金	1,500万円	従業員数	20名	設立年	2000年
主要事業	AIを利用したデータ処理・システム開発・プリント基板設計製造				
Webサイト	http://www.technology-tama.jp/				
連絡先（部署・氏名）	開発グループ チームリーダー 公社 太郎				
TEL	042-500-3901	Eメール	tama-event@tokyo-kosha.or.jp		
得意な技術・製品	AIの活用によるデータ処理・分析				
得意な顧客・市場分野	***業界、***業界				
生産拠点・研究体制	研究所（***県***市）、工場（タイ・バンコク）、〇〇大学と共同研究中				
特記事項（取得資格・認証等）	ISO*****取得（2005年）、*****の特許取得、***ビジネスプランコンテスト優勝				

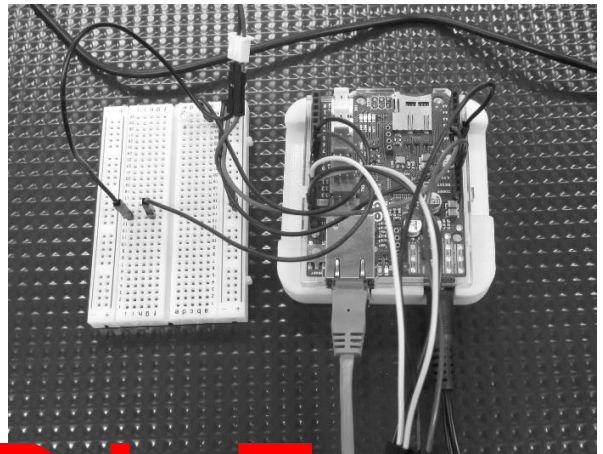
国内外の生産拠点（工場）、研究所等をご記入ください。

PR詳細

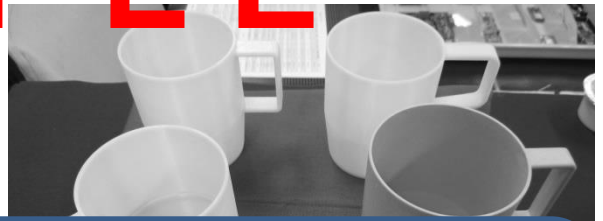
- *****

- *****

- *****



SAMPLE



- ・ 自社の技術や製品等についての、「特徴」や「優位性」等を「具体的」に記載してください。
（例）難加工材●●●を公差▲▲μmの精度で加工できる
●●の分野で蓄積した■◆技術をもとに、自社製品を開発した
少ないデータで、■■■の故障予兆 AI モデルを作成することができる
●●を利用した IoT デバイスの受託開発実績がある
- ・ 専門用語には解説をつけてください。
- ・ 全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることがございます。予めご了承ください。

写真やイラストを用いて、A4用紙1枚で作成してください。

※1 「技術分野」はプルダウンの選択肢より お選び下さい

- (1)加工 (2)電気・電子・光学 (3)材料 (4)評価・検査
(5)システム・ソフトウェア (6)環境・エネルギー (7)健康・福祉
(8)危機管理・インフラメンテナンス (9)IoT・AI (10)その他

◆選択していただいた「技術分野」は、以下の2点で活用されます。

- ①大手企業、来場者への配布資料で、技術分野ごとにまとめて掲載
②交流会の製品展示会では技術分野ごとに「ゾーン」を作ってブースを配置

※2 「技術キーワード」は自社が得意とする技術、製品、 サービス等をご入力ください

◆入力いただいたキーワードの中から、公社が選定してHPやチラシ等に使用する場合がございますので、予めご了承ください。

<記入例>

- (1) **加工**
難加工材切削、微細精密成形、精密切削・研削・研磨、表面処理
射出成形、金型、高精密メッキ
- (2) **電気・電子・光学**
基板、電源、電気・機構設計、通信、3D映像、静電気処理
精密モーター、制御、ロボット
- (3) **材料**
セラミックス、複合材、接着材、機能性プラスチック
- (4) **評価・検査**
洗浄、データログ、エアリーク
- (5) **システム・ソフトウェア**
信号処理、メカトロ・制御組込ソフト、画像処理
構造解析シミュレーションソフト
- (6) **環境・省エネ**
再生可能エネルギー、水素エネルギー、燃料電池・蓄電池、EMS
リサイクル技術、VOC対策技術
- (7) **健康・福祉**
センシング等の高齢者見守り技術、介護・福祉機器、医療機器
- (8) **危機管理・インフラメンテナンス**
制振・免震・耐震技術、非破壊・非接触調査技術、防犯技術
予防・保全技術、緊急速報システム・安否確認システム
- (9) **IoT・AI**
IoT、AI、人工知能、センサ、画像認識
- (10) **その他**